

学生各位

神戸大学 半導体人材育成拠点形成事業 実施委員会

**半導体人材育成拠点形成事業に関わる学生の
「半導体製造施設 1 日インターン」参加者募集について**

半導体人材育成拠点形成事業は、半導体に関わる次世代の高度人材や基盤人材の持続的な育成を目指すため、文部科学省の指示により設立された事業です。この趣旨に則り、最先端の半導体製造施設・研究所を訪問する「半導体製造施設 1 日インターン」を下記のとおり実施します。クリーンルームや製造装置、研究開発の現場を間近で体感できる貴重な機会であり、将来の進路を考えるうえでも大変参考になります。

参加費は無料で、交通費・宿泊費は当委員会が全額負担します（学生の自己負担はありません）。気になる施設を選んで応募でき、複数施設への応募も歓迎します。参加を希望される方は、以下の内容を確認のうえ応募してください。

記

1. インターンの概要

国内の最先端の工場・研究所 3 施設を対象に、半導体づくりの現場を見学・体感する 1 日インターンです。各施設で募集を行っており、気になる施設を選んで応募してください（複数応募も歓迎です。）

2. 訪問施設・日程・定員

訪問施設	開催日	時間	主な見学内容	定員
① 神戸製鋼所 神戸総合技術 研究所（兵庫県神戸市西区）	9 月 1 日 （火）	13:00～16:15	クリーンルーム、分析設備、 研究開発体制 の見学	7 名程度
② 情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 （兵庫県神戸市西区）	9 月 16 日 （水）	10:00～16:30	プロセス座学、クリーンルー ム、プロセス装置 の見学	5 名程度
③ タワーパートナーズ セミコンダクター 魚津工場 （富山県魚津市）	9 月 28 日 （月）	13:00～17:00 ※後泊可能	半導体デバイスの説明、量産 ライン の見学	8 名程度

※いずれの施設も先着順とし、定員に達し次第、各施設の募集を締め切ります。

3. 応募資格

大阪大学、京都大学、神戸大学、京都工芸繊維大学、大阪公立大学に所属している修士1年（博士課程前期課程1年）の学生。

4. 参加費・費用負担

- ・参加費：無料
- ・交通費：開催地までの往復交通費を当委員会が全額負担します。
- ・宿泊費：魚津工場（後泊あり）の見学に伴う宿泊料（1泊まで）を当委員会が全額負担します。

※交通費および宿泊料は、[神戸大学旅費取扱規程](#)に準じます。

5. 応募方法

以下の申込フォームから必要事項を入力し、応募してください。

申込フォーム URL：<https://forms.cloud.microsoft/r/XxvNh5izs2>



6. 応募期限

2026年7月24日（金） ただし、定員に達し次第、締め切ります。

7. 注意事項

- ・事前に指導教員の許可を得てから応募してください。
- ・授業がある場合は授業を優先し、授業に影響が無い日程で参加してください。
- ・魚津工場の見学は後泊（宿泊）を伴う旅程となります。応募の際はご注意ください。

8. その他

本件に関する質問は semicon@eedept.kobe-u.ac.jp までご連絡ください。

以上